

Um Anmeldung wird bis zum 28. Juni 2012 gebeten.
Michael Scherer · scherer@tsb-berlin.de · Fax: +49 30 46302444
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Forschungspolitischen Dialog „Intelligente Oberflächen“
am 5. Juli 2012 · 8.30 – 15.30 Uhr im Heizkraftwerk Moabit
Friedrich-Krause-Ufer 10 – 15 · 13353 Berlin

- nehme ich teil
 kann ich leider nicht teilnehmen

Firma/Institution

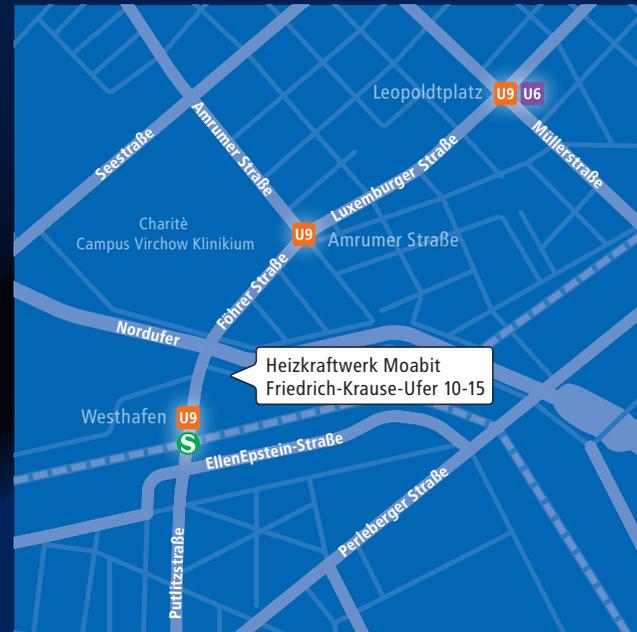
Titel, Name, Vorname

Straße

Ort

E-Mail

Kontakt und Anfahrt



TSB Technologiestiftung Berlin

Annette Kleffel

Fasanenstraße 85 · 10623 Berlin

Telefon +49 30 46302 502

kleffel@tsb-berlin.de

www.tsb-berlin.de

Eine Veranstaltungsreihe der TSB Technologiestiftung Berlin und der
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

Forschungspolitischer Dialog
Persönliche Einladung

Intelligente Oberflächen

Donnerstag, 5. Juli 2012 · 8.30 – 15.30 Uhr
Heizkraftwerk Moabit
Friedrich-Krause-Ufer 10 – 15 · 13353 Berlin



Dieses Vorhaben der TSB Technologiestiftung Berlin wird aus Mitteln des
Landes Berlin und der Investitionsbank Berlin gefördert, kofinanziert von der
Europäischen Union – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung.
Investition in Ihre Zukunft

Der Forschungspolitische Dialog wurde 1995 von der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, der TSB Technologiestiftung Berlin und dem Veranstaltungsfo-
rum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH Berlin initiiert.

Forschungspolitischer Dialog

Intelligente Oberflächen

- 8.30 **Registrierung und Kaffee**
- 9.00 **Begrüßung**
- Norbert Quinkert TSB Technologiestiftung Berlin
- 9.05 **Grußwort**
- Staatssekretär Nicolas Zimmer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
- 9.15 Vorstellung der TSB Studie
Intelligente Oberflächen – Innovationen aus Wissenschaft und Wirtschaft in Berlin-Brandenburg
- Ines Junge TSB Technologiestiftung Berlin
- 9.40 Podiumsdiskussion
Einbindung von Querschnittstechnologien in die gemeinsame Innovationsstrategie Berlin und Brandenburg
- Staatssekretär Nicolas Zimmer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
 - Staatssekretär Henning Heidemanns Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
 - Prof. Dr. Dieter Hofmann Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
 - Prof. Dr. Günther Tränkle Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
- Moderation: Dr. Adolf M. Kopp TSB Innovationsagentur Berlin GmbH
- 10.30 **Pause**
- 11.15 Themenblock 1
Dünnschichttechnologie
- Dr. Friedhelm Heinrich Technische Hochschule Wildau, AG für Photonik, Laser- und Plasmatechnologien
 - Prof. Dr. Jürgen P. Rabe Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik
 - Peter Krause First Sensor AG
 - Dr. Olga Kulikovska Bundesdruckerei GmbH
- Moderation: Prof. Dr. Günther Tränkle Ferdinand-Braun-Institut Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
- 12.15 Themenblock 2
Biologisierung und Biofunktionalisierung
- Dr. Joachim Storsberg Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
 - Dipl.-Ing. Susanne Kahl Merete Medical GmbH
 - Prof. Dr. Marga C. Lensen Technische Universität Berlin, Institut für Chemie
 - Dr. Wilfried Weigel Scienion AG
 - Dr. Karl Kratz Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Biomaterialentwicklung Teltow
- Moderation: Dr. Helmut Kunze TSB Innovationsagentur Berlin GmbH
- Mittagspause**
- 14.15 Themenblock 3
Bauteile & Beschichtung
- Dr. Driss Bartout Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb – Füge- und Beschichtungstechnik
 - Dipl.-Ing. Wagdi Garkas Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik
 - Dr. Rolf Wilkenhöner Siemens Energy/Turbine Airfoil Coating and Repair (angefragt)
 - Dr. Peter Siemroth Arc Precision GmbH
- Moderation: Dr. Sascha Peters HAUTE INNOVATION – Agentur für Material und Technologie
- 15.15 **Abschluss**
- Dr. Christian Hammel TSB Technologiestiftung Berlin
- Der Forschungspolitische Dialog**
analysiert Stärken und Schwächen der Region und zeigt die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Standortes für innovative Technologien auf. Die Teilnehmer diskutieren geeignete Unterstützungs- und Vernetzungsmaßnahmen.